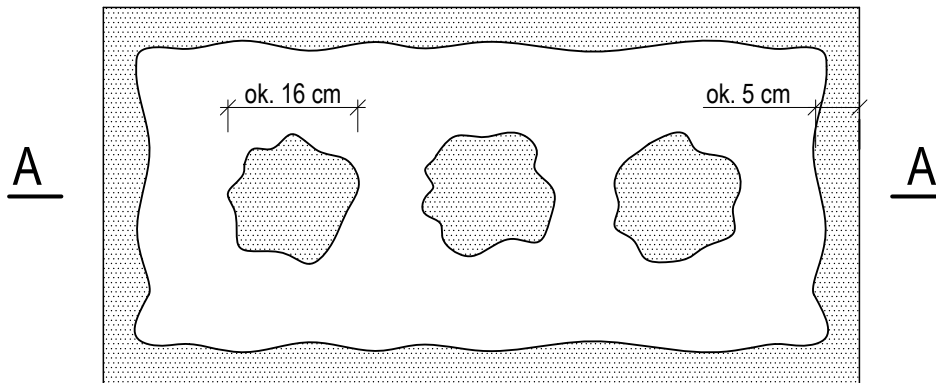
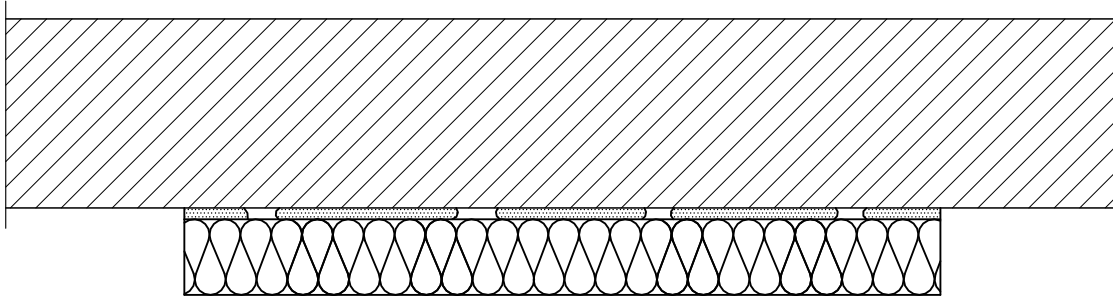
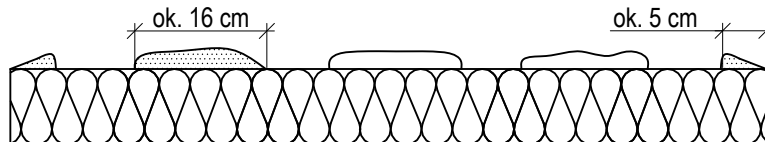


Sposób klejenia płyt izolacji termicznej



przekrój A - A



$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% / 40 \%$$

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia płyty termoizolacyjnej do podłoża
P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej przylegająca do ściany

UWAGI:

Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody obwodowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całościowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

Niniejsza dokumentacja, ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: Zespół Projektowy

BIURO PROJEKTOWE:



JUMAT BIURO PROJEKTOWE
26-300 OPOCZNO UL. LIPOWA 12
TEL. 607-603-279

Obiekt:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 6 W JELENIEJ GÓRZE - projekt techniczny - wykonawczy

Adres budowy:

jedn. ew. 026101_1 m. Jelenia Góra, dz. nr 7,
obr. 0004 Cieplice IV, ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia Góra

	imię i nazwisko	data	nr upr.	podpis
Opracował:	mgr inż. Marek Trębarszyk	czerwiec 2021r	spec. konstr.-bud. bez mgr.LOD/623/POOK/06	
			skala	nr rys.
			-	D-01

Sposób klejenia płyt izolacji termicznej